

《机电一体化概论/高职高专规划教材》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：296000

印刷时间：2006年12月01日

开本：12k

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787308038409

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)